



The DNA of tech.™

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

VO617A-3X018T

Număr parc	VO617A-3X018T	Statutul RoHs	
Producator / Marca	Vishay Semiconductor - Opto Division	Starea stocului	699605 pcs stock
Descriere produs	OPTOISOLATOR/OPTOCOUPLER	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

699605 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1 pcs	10 pcs	100 pcs	1000 pcs	2000 pcs	5000 pcs	10000 pcs	25000 pcs
\$0.21	\$0.128	\$0.074	\$0.058	\$0.053	\$0.048	\$0.045	\$0.043

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

[OBȚINEȚI O OFERTĂ](#)

Specificații de VO617A-3X018T

Tensiune - ieșire (Max)	80V	Tensiune - Izolare	5300Vrms
Tensiune - înainte (Vf) (tip)	1.35V	Saturație Vce (Max)	400mV
Pornirea / oprirea timpului (tip)	3μs, 2.3μs	Pachetul dispozitivului furnizor	4-SMD
Serie	-	Timp de creștere / înălțime (tip)	2μs, 2μs
Pachet / Caz	4-SMD, Gull Wing	Pachet	Bulk
Tipul de ieșire	Transistor	Temperatura de Operare	-55°C ~ 110°C
Număr de canale	1	Tipul de montare	Surface Mount
Tip de introducere	DC	Rata de transfer curent (Min)	100% @ 5mA
Raportul curent de transfer (Max)	200% @ 5mA	Curent - ieșire / canal	50mA
Curent - DC înainte (dacă) (max)	60 mA	Numărul produsului de bază	VO617

Vești înrudite



Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

2023/08/29

Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/07/20

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel

2023/07/4

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergerea OT și IT cu FutureUn raport de progres reram Future Future Industrial Network Infra

2023/09/18

HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare

2023/08/3

Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/07/19

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

2023/09/15

2023/04/26

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus

2023/09/13

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW

2023/09/15